

借助戴尔客户端解决方案，实现工作场所现代化

Dell Technologies 提供具备 AI 赋能、安全可靠且可持续的技术解决方案，通过全面的服务体系和强大的合作伙伴生态系统，打造高效便捷且富有成效的工作体验。

我们力求创新，设计可靠产品

高端商用笔记本电脑¹

可扩展性超强的主流商用笔记本电脑²

名列前茅

— 全球工作站排名³

戴尔首款

配备 Tandem OLED 显示屏的商用笔记本电脑⁴

配备模块化 USB-C 端口的耐用 PC，抗冲击性提升多达 33 倍⁵

产品可靠性一流，远超同类产品⁶



我们助力组织成功部署设备端 AI

全面的 AI 及生成式 AI 解决方案组合 — 从台式机到数据中心一站式覆盖，同时依托深厚的合作伙伴关系⁷

通过领先的设备端 AI 工具套件 Dell Pro AI Studio，为您的 PC 注入 NPU 加速的终端 AI 能力⁸

独家跨芯片优化技术，通过戴尔经验证的 AI PC 设计实现设备端 AI 部署⁹



Dell AI PC 可提升高达 80% 的能效 — 凭借 AI 驱动工具显著增强生产力¹⁰



我们改善工作环境

11 年以来全球名列前茅¹¹

观感更舒适的显示器 蓝光比其他品牌减少 30%¹²

业内名列前茅的整体 PC 及外围设备管理解决方案¹³

轻松连接，提高效率 Dell Pro 坞站是一款功能强大的智能坞站¹⁴

优化 IT 资源 易于管理的商用坞站¹⁵

卓越音质，更少中断 支持 AI 的降噪耳机的大型产品组合，聆听时间长达 80 小时¹⁶

我们可以简化 IT — 戴尔拥有安全可靠且易于管理的的产品，同时提供直接服务和支持。



戴尔安全可靠且易于管理的 PC¹⁷

出色的 BIOS 级可见性，媲美其他同类产品¹⁸

戴尔率先推出攻击指标 (IOA) 和内置 CVE 检测¹⁹

戴尔率先在戴尔合作伙伴门户推出企业应用程序访问和发布功能，且可通过 Microsoft Intune 访问²⁰

戴尔率先公布有关设备驱动程序和下载的时间表，支持组织以可预测且可靠的方式，为整个机群规划及部署设备更新²¹

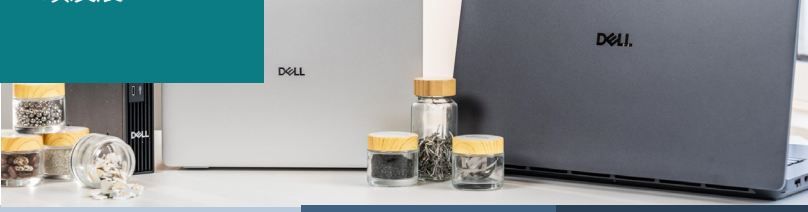
戴尔首款基于二进制大型对象包的解决方案 — Dell Command | Endpoint Configure for Microsoft Intune²²

减轻 IT 负担 Dell APEX PC as a Service 可节省 35% 的支持成本，并减少 75% 的用户停机时间²³

ProSupport Plus 在单个解决方案中提供更全面的功能²⁴

Dell ProDeploy Client Suite 戴尔配置服务的客户满意度高达 97.1%²⁵

我们推进可持续发展 —



戴尔笔记本、坞站和大多数 PC 配件均采用 100% 回收和可再生材料²⁵

率先采用环保材料

50% 商用台式机的机箱以及显示器中含 50% 的回收钢²⁶

80% 电源适配器线缆中含 80% 回收铜²⁷

80% PC 电池中钴的含量降低 80%²⁸

98% 适配器散热罩中含 98% 回收铝²⁶

获得 EPEAT Climate+ 称号的广泛产品类型组合，且符合 TCO 10 维修和能效认证标准

100% 笔记本³⁰

100% 台式机³⁰

100% 显示屏³⁰



1. 仅适用于基于 Windows 的笔记本电脑。并基于戴尔在 2024 年 11 月对公开信息进行的分析。

2. 基于戴尔对 2024 年 11 月进行的分析。2024 年 11 月。

3. 来源：IDC 2024 日历年第 3 季度的《工作站季度跟踪报告》（根据出货量）。

4. 基于 Tandem OLED 面板供应商 (LG Display USA) 的确认。2024 年 11 月。

5. 适用于 2025 年发售的 Dell Pro, Dell Pro Plus 和 Dell Pro Premium 笔记本。基于对 Latitude 7450 上的焊接连接与 Dell Premium 笔记本电脑的焊接连接数据的内部比较。测试中，连接处在多个方向上承受标准轴向负载和扭矩冲击。全新 USB-C 端口采用橡胶密封设计，增强密封性，耐用性更强。同时保留信息，了解 USB-C 端口更换说明。

6. 基于戴尔在 2024 年 8 月进行的分析。该分析使用戴尔委托第三方于 2024 年 5 月收集的双方竞争基准净净值 (NPS) 数据。

7. 基于戴尔对公开发布的信息进行的分析。2023 年 12 月。

8. 基于戴尔在 2024 年 12 月进行的内部分析。“易于管理的商用坞站”是指将戴尔与其他 PC 外置设备 OEM 的同类产品相比较而言。对更新流程、系统管理解决方案功能以及与第三方管理解决方案的集成等关键可管理性功能进行了分析。确认 Dell Pro 坞站是非常易于管理的商用坞站。

9. 基于戴尔对支持 AI 的降噪麦克风的商用协作耳机的内部分析。2025 年 1 月。

10. 基于内部分析和测试。2025 年 5 月。在搭载英特尔® 酷睿™ Ultra 200V 系列处理器的设备上运行 Upstage WriteUp AI 设备编写助手功能并与搭载新一代英特尔® 酷睿™ Ultra 处理器的设备进行对比。

11. 来源：IDC 2024 年第三季度《全球 PC 显示器季度跟踪报告》。2024 年 10 月。

12. 基于对具有“护眼功能”的 27 和 31.5 英寸显示器进行的内部分析。2024 年 10 月。

13. 基于戴尔在 2024 年 11 月进行的内部分析。“戴尔解决方案”结合了戴尔管理门户的云管理功能（在 Microsoft Intune 中）以及 Dell Device Management Console 的云管理功能。Dell Device Management Console 及其云管理功能管理功能预计于 2025 年 3 月启用。AI PC 是指搭载英特尔® 酷睿™ Ultra 处理器的 PC，能够高效处理设备端的 AI 工作负载。

14. 基于 2024 年 11 月进行的内部分析。将 Dell Pro 智能坞站 — SD25, Dell Pro Thunderbolt 4 智能坞站 SD25TB4 和 Dell Pro Thunderbolt 5 智能坞站 SD25TB5 与通过 USB-C 端口为 PC 供电的同类商用坞站进行了比较。实际结果可能会有所不同。适用于 Dell Pro 智能坞站 SD25, Dell Pro Thunderbolt 4 智能坞站 SD25TB4 和 Dell Pro Thunderbolt 5 智能坞站 SD25TB5。

15. 基于戴尔在 2024 年 11 月进行的内部分析。“易于管理的商用坞站”是指将戴尔与其他 PC 外置设备 OEM 的同类产品相比较而言。对更新流程、系统管理解决方案功能以及与第三方管理解决方案的集成等关键可管理性功能进行了分析。确认 Dell Pro 坞站是非常易于管理的商用坞站。

16. 基于戴尔对公开发布的信息进行的分析。2023 年 12 月。

17. “安全可靠”的评价基于戴尔在 2024 年 10 月进行的内部分析。适用于搭载英特尔处理器的 PC，并非所有 PC 都提供所有功能。某些功能需要额外购买。经 Principled Technologies 验证。

18. 基于 2025 年 1 月进行的内部分析。适用于 280 W GaN USB-C 适配器。

19. 攻击指标：基于戴尔内部分析。2024 年 10 月。适用于搭载英特尔处理器的 PC，并非所有 PC 都提供所有功能。某些功能需要额外购买。经 Principled Technologies 验证。

20. 攻击指标：基于戴尔内部分析。2024 年 10 月。适用于搭载英特尔处理器的 PC，并非所有 PC 都提供所有功能。某些功能需要额外购买。经 Principled Technologies 验证。

21. 攻击指标：基于戴尔内部分析。2024 年 10 月。适用于搭载英特尔处理器的 PC，并非所有 PC 都提供所有功能。某些功能需要额外购买。经 Principled Technologies 验证。

22. 攻击指标：基于戴尔内部分析。2024 年 10 月。适用于搭载英特尔处理器的 PC，并非所有 PC 都提供所有功能。某些功能需要额外购买。经 Principled Technologies 验证。

23. 攻击指标：基于戴尔内部分析。2024 年 10 月。适用于搭载英特尔处理器的 PC，并非所有 PC 都提供所有功能。某些功能需要额外购买。经 Principled Technologies 验证。

24. 攻击指标：基于戴尔内部分析。2024 年 10 月。适用于搭载英特尔处理器的 PC，并非所有 PC 都提供所有功能。某些功能需要额外购买。经 Principled Technologies 验证。

25. 攻击指标：基于戴尔内部分析。2024 年 10 月。适用于搭载英特尔处理器的 PC，并非所有 PC 都提供所有功能。某些功能需要额外购买。经 Principled Technologies 验证。

26. 此百分比是指占机箱中材料总重量的百分比。包括 OptiPlex 微型机箱、OptiPlex Plus 微型机箱、OptiPlex 塔式机箱、OptiPlex 小型机、OptiPlex Plus 小型机、Dell Pro 微型机箱、Dell Pro Plus 微型机箱、Dell Pro 塔式机箱、Dell Pro 小型机和 Dell Pro Plus 小型机。基于 2025 年 1 月进行的内部分析。

27. 基于 2025 年 1 月进行的内部分析。适用于 280 W GaN USB-C 适配器。

28. 基于 2025 年 1 月进行的内部分析。采用 NCM 技术，与 LCO 技术相比，钴含量减少了 80%。

29. 基于 2025 年 7 月进行的内部分析。隔热罩中含 98% 的回收铝。65 W USB-C 适配器、130 W SFF Type-C 适配器、130 W USB-C 适配器、100 W SFF Type-C 适配器、280 W Type-C 适配器、360 W Type-C 适配器。

30. 基于在所有适用国家/地区按产品类型获得的 EPEAT Climate+ 称号。已在适用地区通过 EPEAT 认证。EPEAT 认证情况因国家/地区而异。有关各国家/地区的认证状态和等级，请访问 www.epeat.net。数据截至 2023 年 9 月。